

Полуавтоматическая установка нанесения, сушки и задубливания фоторезиста **UNIXX SH22E**



Установка UNIXX SH22e это напольная система с центрифугой и термостоликом для нанесения фоторезиста на пластины диаметром до 200 мм (8") и подложки размером до 150 х 150 мм (6"х6").

Установка управляется с помощью встроенной 7" сенсорной панели. Программное обеспечение позволяет создавать, редактировать, сохранять и загружать рабочие программы. Кроме того, предусмотрена возможность создания резервных копий рабочих программ и лог-файлов, а также их экспорта через USB-порт. При необходимости, возможно обновление программного обеспечения. В рабочих программах задаются скорость вращения центрифуги, параметры подачи материала, положение дозирующих насадок, режимы работы термостолика и другие параметры процесса.

Особенности системы:

- Напольная отдельностоящая конструкция со встроенными модулями центрифугирования и термообработки
- Возможность подключения слива к инженерной системе заказчика
- Встроенный модуль UNIXX SB20 центрифуга для нанесения фоторезиста
- Встроенный модуль UNIXX HB20e термостолик для сушки и задубливания фоторезиста
- 7" сенсорная панель для управления всеми модулями, входящими в состав установки
- USB-порт для обновления программного обеспечения
- Интерфейс Ethernet







Возможный вариант комплектация установки (зависит от требований заказчика)

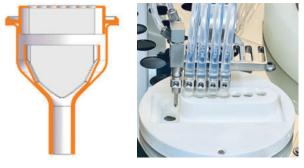
- Система отмывки чаши центрифуги
- Сменная чаша
- Манипулятор для автоматического дозирования фоторезиста
- OOPX Osiris Oyster прецизионная дозирующая помпа для фоторезиста
- Удаление наплывов фоторезиста с краев пластины (EBR)
- Герметичный каплеуловитель
- Вакуумный держатель пластин
- Резервуар для растворителя с помпой, объем 10л
- Канистра для отходов, объем 5 л



Дозирующая помпа Oyster



EBR-сопло, закрепленное на манипуляторе автоматического дозатора



Каплеуловитель с резервуаром для растворителя



Вакуумный держатель пластин





СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические характеристики

Параметры	UNIXX HT20e
ОБЩИЕ	
Габариты пластин и подложек	До Ø 200 мм (Ø 8") или до 150 x 150 мм (6"x6")
Скорость вращения центрифуги	До 10 000* об/мин, программируется с шагом 1 об/мин
Ускорение	До 4 000* об/мин за секунду
Время обработки	До 999,9 с, шаг 0,1 с
Чаша центрифуги	Сменная, изготовлена из полипропилена
ТЕРМОСТОЛИК	
Габариты пластин и подложек	До Ø 200 мм (Ø 8") или до 150 x 150 мм (6"x6")
Диапазон рабочих температур	До 300°С, шаг 1°С
Точность поддержания температуры	±1°С при 100°С
Подъемные штифты	1 комплект, диаметр расположения штифтов 100 мм
КОММУНИКАЦИИ	
Электропитание	3 x 400 VAC/N/PE, 50-60 Гц, 32 A
Чистый сухой воздух	8 ± 2 бар, внешний диаметр трубки 10 мм
Азот	4 ± 0,2 бар, внешний диаметр трубки 10 мм
Вакуум	-0,8 бар (-600 Торр), внешний диаметр трубки 10 мм
Вытяжка	Центрифуга: макс., 30 м³/ч, внешний диаметр 110 мм. Отсек для хранения реактивов: макс., 200 м³/ч, внешний диаметр 110 мм. Термостолик: макс., 30 м3/ч, внешний диаметр 63 мм
ГАБАРИТЫ	
В напольном исполнении	1200 x 620 x 1500 мм

ООО «ЛионТех-С» mail@liontech.ru

